

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2026-061

深圳市大族数控科技股份有限公司

2026 年前三季度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载 2026 年前三季度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与前三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

一、2026 年前三季度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	784,094.79	390,281.72	100.90%
营业利润	180,551.51	55,804.32	223.54%
利润总额	180,179.18	55,882.52	222.42%
归属于上市公司股东的净利润	154,412.46	49,170.68	214.03%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	153,539.74	47,606.26	222.52%
基本每股收益（元）	3.27	1.16	181.90%
加权平均净资产收益率	15.43%	9.14%	提升 6.29 个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	1,923,785.64	1,061,502.76	81.23%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,239,716.50	607,084.04	104.21%
股本	48,900.77	42,550.92	14.92%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	25.35	14.27	77.65%

注：1、“本报告期”指 2026 年 1-9 月期间，下同。

2、上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

本报告期，公司实现营业收入 784,094.79 万元，较去年同期增长 100.90%，归属上市公司股东的净利润 154,412.46 万元，较去年同期增长 214.03%，主要得益于新一代机架服务器算力及交换单元高多层 HDI 板、N+N 结构高多层板，800G 及 1.6T 高速光模块 mSAP 类载板等高端 AI PCB 需求增长显著，在需求增长和技术提升的双重因素推动下，下游 PCB 企业投资持续高涨，公司抓住下游客户扩产升级的市场机遇，全线产品订单大幅成长。

2、财务情况说明

公司经营稳健，财务状况整体良好。截止本报告期末，公司资产总额 1,923,785.64 万元，较本报告期初增长 81.23%，主要系本报告期完成 H 股首次公开发行并收到募集资金，叠加产销规模大幅扩张，带动应收账款、存货等营运资产增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,239,716.50 万元，较本报告期初增长 104.21%，主要系本报告期利润大幅增长以及 H 股发行带来股本、资本公积增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

在本次业绩快报披露前，公司未对 2026 年前三季度业绩进行预披露。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与 2026 年三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2026 年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日